

浙江省半导体行业协会文件

浙半发〔2026〕7号

浙江省半导体行业协会关于《集成电路芯片多图案晶粒小微缺陷测试方法》团体标准立项的通知

各有关单位：

根据《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1号）、《浙江省半导体行业协会团体标准管理》有关规定，由西安电子科技大学杭州研究院等主导起草的《集成电路芯片多图案晶粒小微缺陷测试方法》团体标准立项建议书，经协会评估，符合立项条件，现批准立项。标准制定周期为6个月。

请西安电子科技大学杭州研究院根据要求及时组建标准研制工作组，加强组织协调，抓紧落实标准研制任务，确保按时高质量完成标准制定任务。

联系人：赵燕明

联系电话：18324435116

